证券代码：688668　　证券简称：鼎通科技　　公告编号：2026-075

债券代码：118072　　债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等 H 股发行上市有关的议案，现就相关事项公告如下：

为满足公司业务发展需要，多元化公司融资渠道，提升公司治理水平、提高公司综合竞争力与国际影响力，公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本次发行上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，

除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。

本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日